



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 7397/E2/DT.00.05/2023
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

28 Oktober 2023

Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I s.d. XV

Meneruskan surat dari *Associate Vice Provost, Vietnam/SE Asia Programs, Arizona State University* tanggal 17 Oktober 2023, *Higher Education Partnership Initiative (HEPI)* bekerja sama dengan USAID Indonesia melalui *Arizona State University (ASU)* akan mengadakan HEPI Program STECON 2023. Program ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan antara industri Amerika-Indonesia dengan meningkatkan bidang pendidikan khususnya Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika di beberapa perguruan tinggi Indonesia untuk memenuhi standar internasional dan permintaan industri.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan kepada LLDIKTI untuk menyebarkan informasi berikut kepada perguruan tinggi di bawah koordinasi masing – masing, untuk menghadiri HEPI Program STECON 2023 yang akan dilaksanakan pada,

Hari/ tanggal: Rabu – Kamis/ 29 – 30 November 2023
Pukul : 8.30 – 16.30 WIB
Tempat : Grand Sahid Jaya Hotel – Puri Ratna Ballroom
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220

Selanjutnya, perguruan tinggi diharapkan dapat mengisi formulir konfirmasi kehadiran melalui tautan: <http://bit.ly/RSVPSTEMCON>. Untuk informasi lebih lanjut terkait *HEPI Project* dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi kontak berikut:

1. *HEPI Project*: Ms. Nindy Saraswati melalui telp/WA: +81287996956, email: nsaraswati@asu.edu; dan
2. Konfirmasi kehadiran: Ms. Bellatrix Bogar melalui telp/WA: +6281382277526, email: bellatrix.bogar@asu.edu.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan,



Sri Suning Kusumawardani
NIP 196911221995122001

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi